



HDTF-4-08-S-RA-LC-100



HDTF-4-04-S-RA-LC-100

HDTF SERIES

(1.80 mm) .071"

XCede® HD BACKPLANE RECEPTACLE

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?HDTF

- Insulator Material:** Liquid Crystal Polymer
- Contact Material:** Copper Alloy
- Plating:** Sn or Au over 50 μ" (1.27 μm) Ni
- Operating Temp Range:** -40 °C to +105 °C
- Current Rating:** Testing Now!
- RoHS Compliant:** Yes

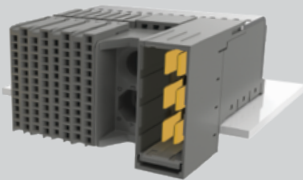
RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



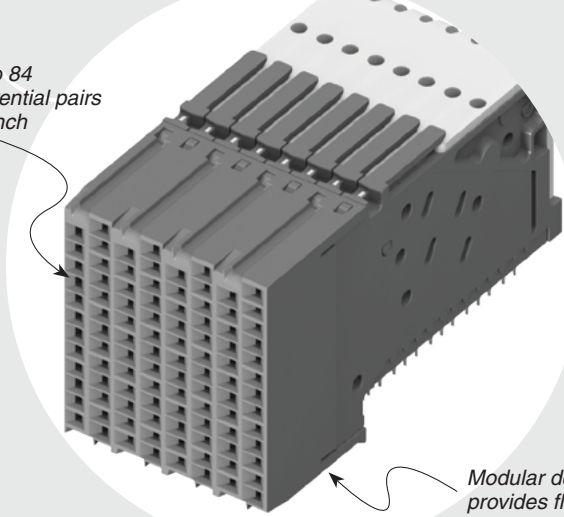
Mates with:
HDTM

ALSO AVAILABLE
(Customer Defined Configurations)



Power and keying/guidance modules also are available but require a single customizable BSP product. A BSP product is built by combining any number, in any configuration, of HDTFs, power and keying/guidance modules to create one receptacle. Contact HSBP@samtec.com for more information about building a BSP product.

Up to 84 differential pairs per inch



Modular design provides flexibility in applications

TOOLING

- For press-fit extraction and insertion tool options, visit www.samtec.com/tooling

HDTF — PAIRS PER COLUMN — NO. OF COLUMNS — PLATING — RA — WAFERS — IMPEDANCE

-3, -4, -6
= Pairs Per Column

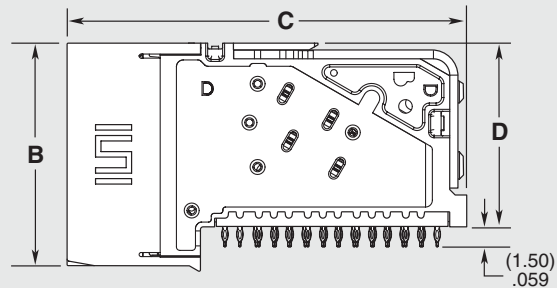
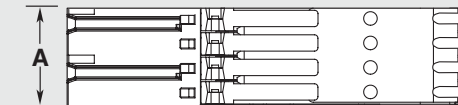
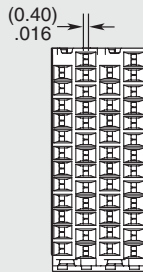
-04
= Four Columns
-06
= Six Columns
-08
= Eight Columns

-S
= 30 μ" (0.76 μm) Gold in contact area, Matte Tin on tail

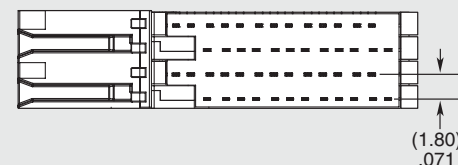
-LC
= Standard
-HS
= High-Speed

-100
= 100 Ω
-085
= 85 Ω

NO. OF COLUMNS	A
-04	(7.2) .28
-06	(10.8) .42
-08	(14.4) .57



PAIRS PER COLUMNS	B	C	D
-3	(12.8) .50	(26.0) 1.02	(9.80) .386
-4	(16.4) .64	(29.4) 1.16	(13.5) .53
-6	(23.6) .93	(36.6) 1.44	(20.7) .81



Note: XCede® is a registered trademark of Amphenol.

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications. Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9